



The conversion from film to digital and the revision of ISO 17636-2, weld testing with digital radiography

Uwe Zscherpel

BAM Federal Institute for Materials Research and Testing, Berlin, Germany

Abstract: The first standards on digital radiography were published in 2005 in a world, dominated by film radiography. ISO 17636 -2, "X- and gamma-ray techniques with digital detectors" was published in 2013. ISO TC44 SC5 WG1 "Radiographic testing of welds" started in 2017 the official revision of ISO 17636. More than 450 comments have been collected during the inquiry and had to be processed with some delay due to Corona restrictions. The first time comments from China were obtained, especially on the figures. As a result, we have now published ISO 17636-1:2022 (film) and ISO 17636-2:2022 (digital). Nearly all figures have been updated. The large amount of comments caused a fine tuning especially in part 2. The approach with the 3 compensation principles, which were newly introduced in the first version of 2013, was confirmed. Extensions have been added for automated testing and photon counting detectors. More specific requirements were added for inspection of pipes by flat detectors and the normalized SNR requirements were modified. The lower wall thickness limit for Se-75 sources was deleted as a compromise with our French colleagues. Details and consequences of the implemented standard changes are discussed.



Sicherheit in Technik und Chemie

06.07.2023

THE CONVERSION FROM FILM TO DIGITAL AND THE REVISION OF ISO 17636-2, WELD TESTING WITH DIGITAL RADIOGRAPHY

Uwe Zscherpel¹, Uwe Ewert², Franziska Bänsch³

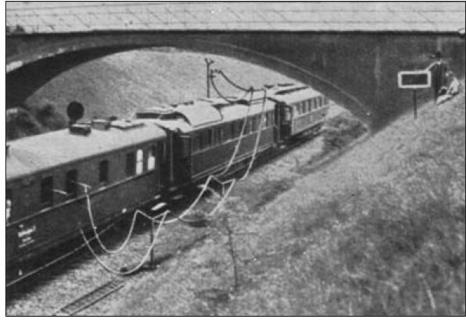
¹ Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin
 ² Kowotest GmbH, Lengenfeld, Germany
 ³ DIN e.V., Berlin, Germany

13th ECNDT Lisboa 2023

uwez@bam.de

Beginning of Mobil Weld Inspection in Germany

Reichbahn at 1930



X-ray inspection train of German railway with insolated HV cables



Berthold, Röntgenstelle Berlin, since 1933

1933: **Röntgenstelle** at the State Materials Testing Institut Berlin-Dahlem





Rudolf Berthold (1898 - 1960)



Image Quality IndicatorIQI "DIN wires":wires of different diametersof the material of the inspected object

Contrast Requirements 1935:

1,5% of wall thickness up to 50 mm,2% up to 100 mm, 3% abpve

Unsharpness by minimum distance:

distance > 6x distance source - object - film

Unsharpness < 1/6 * focal spot size



strahlungsbilder gleichmäßiger Güte erreicht werden; darüber hinaus sollen sie den Grundstock zu dem Erfahrungsstoff schaffen, der die Beziehung zwischen Durchstrahlungsbefund und seiner praktischen Bedeutung erkennen läßt.

Werkstoffdicken beziehen sich auf die verschweißten Teile und auf die Durchstrahlungsrichtung in der Mitte des Aufnahmefeldes neben der Schweißnaht; werden Teile verschiedener Dicke miteinander verschweißt, so ist der Mittelwert der verschweißten Dicken maßgebend.

1. Durchleuchtung

Die unmittelbare Röntgenuntersuchung mit Hilfe des Leuch-schirmes wird wegen ihrer geringen Fehlererkennbarkeit zur Abnahmeprüfung nicht empfohlen; ausgenommen ist die Untersuchung dünnwandiger Aluminiumverbindungen. Durchleuchtung mit Gammastrahlen ist wegen der geringen Strahlenintensität unmöglich.

2. Photographische Aufnahmen

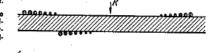
Um einwandfreie Untersuchungsergebnisse zu erzielen und festzuhalten, sind Aufnahmen auf Röntgenfilm oder -papier vorzuziehen. Zur Abkürzung der Belichtungszeit können Verstärkerfolien benutzt werden. Folgende Bedingungen sind möglichst einzuhalten:

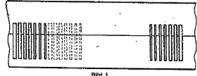
a) Auf den erhaltenen Schwärzungsbildern müssen mindestens die in nachstehender Zahlentafel festgelegten Unterschiede in % der Werkstoffdicke noch erkennbar sein:

Werkstoffdicke in mm	ы: 50	über 50 bis 100	öber 100 bls 150
Dickenunterschied in % mindestens	t,5	2	3

- b) Wenn die Durchstrahlung einer Schweißnaht nur dadurch möglich ist, daß ihr vorgelagerte Bleche mit durchstrahit werden, so ist für die verlangte Fehlererkennbarkeit die Summe der durchstrahlten Werkstoffdicken maßgebend.
- c) Bei kleinen und mittleren Wanddicken kann bei Aufnahmen mit Gammastrahlen die unter 2a verlangte Fehlererkennbarkeit nicht erreicht werden. Trotzdem sind solche Aufnahmen als Abnahmeprüfung zulässig, wenn die Prüfung mit Röntgenstrahlen technisch unmöglich ist und die erkennbaren Unterschiede nicht mehr als 30/o der Werkstoffdicke betragen.
- d) Um feststellen zu können, ob die verlangte Fehlererkennbarkeit erreicht ist, müssen auf beiden Enden des belichteten Teiles der Schweißnaht Drahtstege aus Kupfer, Stahl oder Aluminium je nach dem Werkstoff der zu prüfenden Schweißverbindung angebracht sein. Die Drahtstege sind auf der der Strahlenquelle zuge-kehrten Schweißnahtseite quer zur Längsrichtung der Schweißverbindung zu befestigen.

Für die Prüfung von Schweißverbindungen von mehr als 20 mm Blechdicke wird außerdem empfohlen, einen dritten Drahtsteg auf der der photographischen Schicht zugekehrten Seite der Schweißverbindung anzubringen (Bild 1).





Die Drahtstege sollen in folgenden Gruppen verwendet werden:

Gruppe	Werkstoffdicke mm	Drahtdurchmesser mm
1	bis 50	0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
2	über 50 bis 100	0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
3	Ober 100 bis 150	1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

3. Allgemeine Richtlinien für die Durchstrahlung Die vorgeschriebenen Maßnahmen zur Sicherung der Bildgöte gewährleisten noch nicht den von der Durchstrahlungsrichtung abhängigen Nachweis von Bindefehlern. Deshalb ist noch die Berücksichtigung folgender Richtlinien notwendig:

a) Die Strahlenrichtung R soll möglichst so gelegt werden, daß sie in die Ebene von vermuleten Bindefehlern fällt.

Seite 2 DIN 1914

b) Die Röntgen- oder Gammastrahlen sollen die photographische Schicht möglichst senkrecht treffen,

- c) Die Aufnahmeanordnung soll so gewählt werden, daß die photographische Schicht möglichst nahe an die zu untersuchende Werkstückzone herangebracht werden
- d) Um die bildverschleiernde Streustrahlung herabzusetzen, soll das Aufnahmefeld auf den kleinstmöglichen Querschnitt ausgeblendet werden.
- e) Zu achen ist auf den Schutz der photographischen Schicht gegen seitliche oder rückwärtige Streustrahlung, die von bestrahiten Gegenständen außerhalb des Aufnahmefeldes ausgeht. (Ausblenden des Primärstrahlen-kegels, seitliche und rückwärtige Abdeckung der photographischen Schicht o. dgl.).

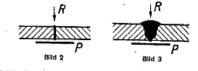
Um Unschärfen und Verzerrungen des Schwärzungsbildes in angemessenen Grenzen zu halten, wird empfohlen, das Verhältnis

Abstand der Strahlenquelle von der ihr zugekehrten Seite der Schweißverbindung

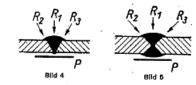
Abstand dieser Seite von der photographischen Schicht

nicht kleiner als 6:1 zu wählen.

- 4. Besondere Richtlinien für die Durchstrahlung von Schweißverbindungen
 - R == Strahlenrichtung,
 - P = photographische Schicht
- a) I- und U-Nähte sollen möglichst senkrecht zur Blechebene durchstrahlt werden (Bild 2 und 3).



b) Werden auf Grund des äußeren Befundes oder von Senkrechtaufnahmen an V- und X-Nähten Bindefehler vermutet, so müssen an den verdächtigen Stellen Aufnahmen in Richtung der Bindeflächen gemacht werden. Aligemein wird empfohlen, bei der Prüfung von V- und X-Nähten einige Aufnahmen parallel zu den Bindeflächen anzufertigen (Bild 4 und 5).



c) Empfohlen wird, Kehlnähte überlappter Nähte längs einer Bindefläche zu durchstrahlen (Bild 6).

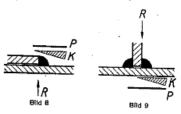


Image Quality Indicators stepped linearly

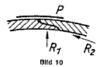
d) Kehlnähte von T-Verbindungen können unter beliebigem Winkel zur Schweißraupenfläche durchstrahlt werden; weil aber die Wahrscheinlichkeit, daß Bindefehler auftreten, größer ist als bei V- und X-Nähten, wird die Durchstrahlung längs einer Bindefläche besonders emp-fohlen (Bild 7).



e) Für alle Kehlnahtaufnahmen wird die Anwendung eines den Dickenunterschied im durchstrahlten Feld verringernden Schwermetalikeiles K empfohlen (Bild 8 und 9).



f) Überlappte Preßschweißungen sollen senkrecht zur Blechoberfläche durchstrahlt werden. Stichprobenweise und an verschiedenen Stellen sollen Ergänzungsaufnahmen möglichst in Richtung der Bindeflächen angefertigt werden (Bild 10).



Vor den Aufnahmen ist der auf den Blechoberflächen anhaftende Zunder auf wenigstens 150 mm Breite zu entfernen (Sandstrahlgeblöse, Abschleifen, Drahtbürsten).

5. Aufnahmeangaben

Folgende Aufnahmeangaben sollen vermerkt werden;

- a) Anordnung von Strahlenquelle, Prüfkörper und photographischer Schicht.
- b) Abstände von der Strahlenquelle zu der ihr zugekehrten (Vorder-) Seite des Prüfkörpers und von ihr zur photographischen Schicht.
- c) Werkstoff und Dicke des Prüfkörpers.
- d) Röhrenspannung, Röhrentyp, Schaltung und Belichtungs-größe (mAs) bei der Röntgenaufnahme.

Art und Stärke des radioaktiven Stoffes bei Aufnahmen mit Gammastrahlen.

Photographische Aufnahmemittel und Verstärkerfolien.

Standard Development in Radiographic Testing and Inspection of Welds



1935	DIN 1914 (2 pages), Berthold / Vaupel	
1954 - 1988	DIN 54 111 (from 3 to 16 pages), Vaupel / Mundry / Schnitger	
1997 - 2004	DIN EN 1435 (32 pages), Schnitger / Heidt / Ewert, film only!	
2013	DIN EN ISO 17636 (Part 1 Film 39 pages, Part 2 Digital 63 p.) Ewert / Zscherpel	
2022	DIN EN ISO 17636 Rev. 2 (Part 1 Film 44 p., Part 2 Digital 68 p.) Ewert / Zscherpel	
Problem for Education:		
>100 pages too much for one week, seperation of techniques into: - RT-F (Film) Level 1 und 2 - RT-D (Digital) Level 1 und 2 but RT Level 3: Film & Digital		

Image Quality in Radiographic Testing



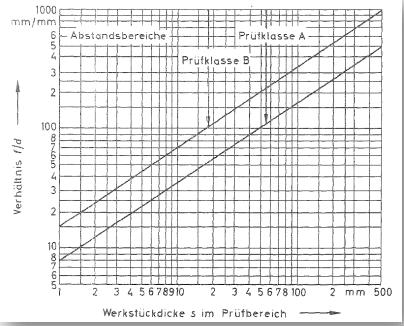
Contrast by minimum IQI number of wire type IQI in testing class A & B:

Nominal thickness t	IQI	Nominal thickness t	IQI
m	value')	m	value ¹)
to 1,2 above 1,2 to 2 above 2 to 3,5 above 3,5 to 5 above 5 to 7 above 7 to 10 above 10 to 15 above 15 to 25 above 25 to 32 above 32 to 40 above 40 to 55 above 55 to 85 above 85 to 150 above 150 to 250	W 18 W 17 W 16 W 15 W 14 W 13 W 12 W 11 W 10 W 9 W 8 W 7 W 6 W 5 W 4	to 1,5 above 1,5 to 2,5 above 2,5 to 4 above 4 to 6 above 6 to 8 above 8 to 12 above 12 to 20 above 20 to 30 above 30 to 35 above 35 to 45 above 45 to 65 above 65 to 120 above 120 to 200 above 200 to 350 above 350	W 19 W 18 W 17 W 16 W 15 W 14 W 13 W 12 W 11 W 10 W 9 W 8 W 7 W 6 W 5
¹) When using Ir 192 sou [QI values worse than li lues may be accepted as	sted va-	¹) When using Ir 192 source values worse than listed may be accepted as follow	values
l0 mm to 24 mm: up to 2 bove 24 mm to 30 mm: up value.		12 mm to 40 mm: up to 1	value.

DIN 54109-2:1964 -> EN 462-3:1996

Geom. unsharpness by minimum distance (group "zweckmäßige Prüftechnik" at FA D of DGZfP): DIN 54 111-1:1973 (8 pages) : No intercept theorem anymore! testing class A : u_g = 1/7,5 (s/mm)^{1/3}

testing class B : $u_q = 1/15 (s/mm)^{1/3}$



IQI requirements transferred to EN 1435:1997 & ISO 17636:2013, valid until today!

First-Time May 2013: Replacement of EN 1435 by ISO 17636 -1 & -2 ! 2nd edition in 2022/2023



INTERNATIONAL STANDARD

ISO 17636-1

Second edition 2022-07

INTERNATIONAL STANDARD

ISO 17636-2

Second edition 2022-09

Corrected version 2023-02

Non-destructive testing of welds — Radiographic testing —

Part 1: X- and gamma-ray techniques with film

Essais non destructifs des assemblages soudés — Contrôle par radiographie —

Partie 1: Techniques par rayons X ou gamma à l'aide de film

Part 1: analogue film

Non-destructive testing of welds — Radiographic testing —

Part 2:

X- and gamma-ray techniques with digital detectors

Essais non destructifs des assemblages soudés — Contrôle par radiographie —

Partie 2: Techniques par rayons X ou gamma à l'aide de détecteurs numériques

Part 2: digital detector

Revision of EN ISO 17636 starting 2020

Revision to consider all comments collected since 2013 (ca. 450, majority from China for the first time) ISO 17636:2013 by CEN TC121 SC5 WG 1 (meanwhile dissolved) in cooperation with ISO TC44 SC5 WG1 (secretary DIN: F. Bänsch, convenor U. Ewert)

ISO 17636-1:2022

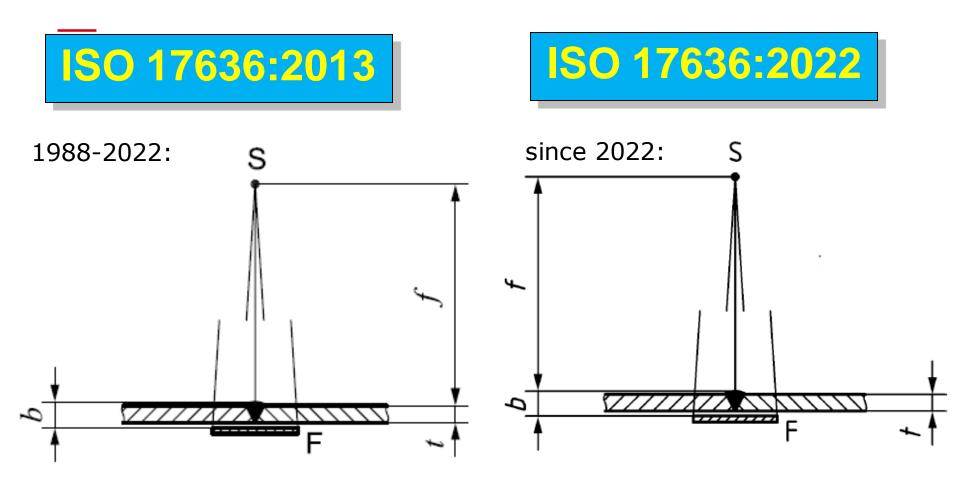
- the normative references have been updated;
- the Figures have been updated;
- references to Figures 1 to 19 have been updated throughout the de
- in <u>6.7</u> the use of ASTM wires and other image quality indicators (I parties has been added;
- in <u>6.7</u> a) the acceptance of a shorter wire visibility than 10 : diameter < 50 mm has been added;
- in <u>6.7, 6.8</u> and <u>6.9</u> a clarification for the IQI usage for the double-wall has been added;
- in 6.9 and 7.2.2 the lower thickness limit for Se 75 applications has
- measurement of optical density in the root of the weld has been cl
- IQI use for the DWDI technique has been clarified.

ISO 17636-2:2023 changes relative to previous version:

- the normative references have been updated;
- the figures have been updated;
- manual and automated inspection with DDAs has been considered in <u>6.6, 6.7</u>, and <u>7.8</u>;
- references to <u>Figures 1</u> to <u>19</u> have been updated throughout the document;
- in <u>6.7</u> a), the acceptance of a wire visibility shorter than 10 mm for pipes with an external diameter < 50 mm has been added;
- in <u>6.7.1</u>, the use of ASTM wires and other IQIs by agreement of the contracting parties has been added;
- <u>6.8</u>, "Evaluation of image quality" for digital radiography has been added;
- in 6.9 and 7.2.2, the lower thickness limit for Se-75 applications has been deleted;
- in 6.8, 6.9 and 7.3.1, a clarification for the IQI usage for DWDI technique has been added;
- permission to reduce SNR_N if the tube voltage is reduced or energy-resolving detectors are used to < 80 % of the values given in Figure 20 has been added in 7.3.1;
- in <u>7.3.2</u>, the compensation principle II (CP II) has been extended to three wire pairs without the
 agreement of the contracting parties;
- <u>Annex C</u> has been shortened to avoid duplication with ISO 19232-5;
- in <u>D.2</u>, a new note on fading has been added;
- a new <u>Annex F</u> has been added;
- a new <u>Annex G</u> has been added.

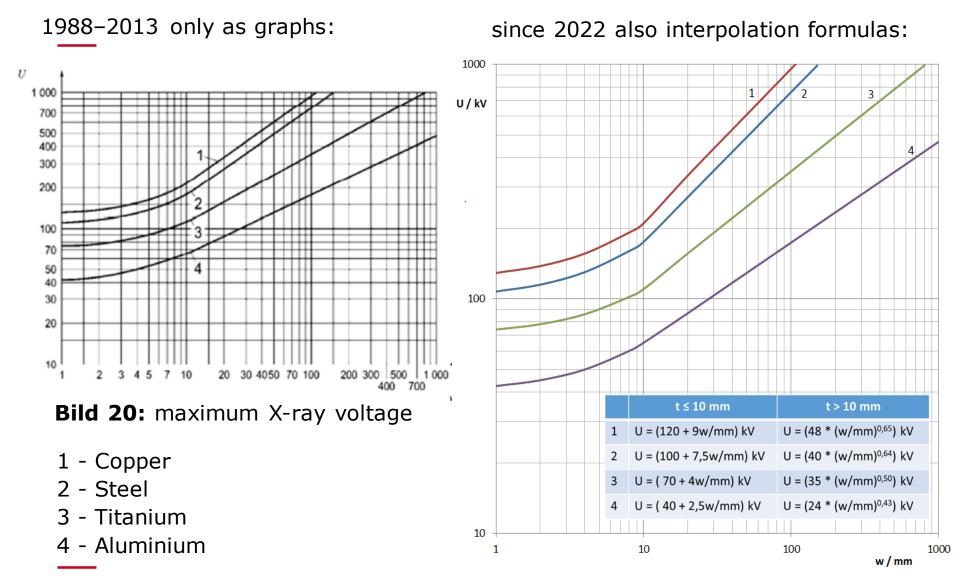
Z BAM

Update of figures, e.g. figure 1 in part 1 & 2 BAM



X-ray Voltage vs. Thickness (Appendix)





Film Replacement by Digital Detectors

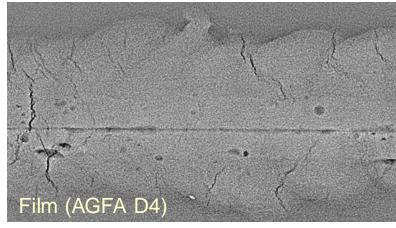


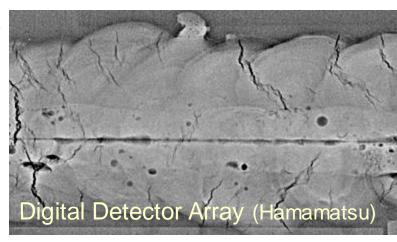
- Since more than 2 decades digial cameras are used in photography nearly exclusively.
- Digital detectors penetrated nearly completely in medical radiology, NDT needs much more time.
- Reasons for delayed appilcations of digital detectors:
 - Missing standards Normen (at the beginning!),
 - Conservative experts and NDT manager,
 - Non-educated personell,
 - Reduced image sharpness of digital detectors compared to film.
- Some NDT personnel have still the opinion, that films deliver a better image quality than digital detectors. This is not correct!
- The evaluation of digital radiographs on the monitor is generally accepted, even when their brightness is not comparable with films on viewing boxes.
- Trained film inspectors are able after a short training to evalute radiographs on the monitor.
- Correct radiographic exposure on-site requires training!

Motivation for Film Replacement by Imaging Plates or Digital Detector Arrays

- Shorter inspection and evaluation time (only virtually)
- New application areas by increased testing quality and higher dynamic range
- "more green": No chemicals and hazardous materials
- No consumables, therefore cost reduction

after High Pass Filtering:





BAM

DIN EN ISO 17636-2: Selection Criteria for Digital Film Replacement Systems

- Examples in BAM Lab:



Imaging Plate Systems (CR) and Digital Detector Arrays (DDA)



Essential contents of this standard part (unchanged by revision):

- I. Achievable IQI numbers for single wire and step-hole image quality indicators (identical with film)
- II. Acceptable maximum image / detector unsharpness (with duplex wire IQI)
- III. Selection of X-ray tube voltage or gamma source depending on material, material thickness and detector (as recommendation)
- IV. Possible exposure geometries (also for plane detectors)
- V. Minimum values for normalized signal-to-noise ratio (SNR_N)
- VI. Metall screens materials and thicknesses
- VII. New Compensation Principles

Selection of a Suitable Detector

ISO 17636-2

Te	sting class A: Duplex wire ISO 1923	2-5
Penetrated thickness w ^a	Minimum IQI value and maxi- mum unsharpness (ISO 19232-5) ^{b,c}	Maximum basic spatial resolutio (equivalent to wire thickness an spacing) ^{b,c} SR _b ^{detector}
mm	mm	mm
<i>w</i> ≤ 1,0	D 13 0,10	0,05
1,0 < w ≤ 1,5	D 12 0,125	0,063
$1,5 \le w \le 2$	D 11 0,16	0,08
2 < w ≤ 5	D 10 0,20	0,10
5 < w ≤ 10	D 9 0,26	0,13
10 < w ≤ 25	D 8 0,32	0,16
25 < w ≤ 55	D 7 0,40	0,20
55 < w ≤ 150	D 6 0,50	0,25
150 < w ≤ 250	D 5 0,64	0,32
w > 250	D 4 0,80	0,4

^a For double-wall technique, single-image, the nominal thickness, t, shall be used instead of the penetrated thickness, w.

^b The IQI reading for system selection (see <u>Annex C</u>) applies for contact radiography. If the geometric magnification technique (see <u>7.7</u>) is used, the IQI reading shall be performed in the corresponding reference radiographs.

If magnification, v, is > 1,2, then SR_h^{image} shall be used instead of SR_h^{detector}.



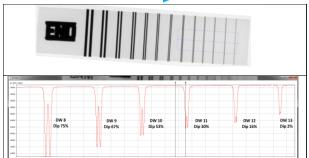


Table B.14 — Maximum image unsharpness for all techniques, testing class B

Testing class B: Duplex wire ISO 19232-5			
Penetrated thickness w ^a	Minimum IQI value and maxi- mum unsharpness (ISO 19232-5) ^{b,c}	Maximum basic spatial resolu- tion (equivalent to wire thickness and spacing) ^{b,c} SR ^b _b etector	
mm	mm	mm	
<i>w</i> ≤ 1,5	D 14 (D 13+) ^d 0,08	0,04	
1,5 < w ≤ 4	D 13 0,10	0,05	
4 < w ≤ 8	D 12 0,125	0,063	
8 < w ≤ 12	D 11 0,16	0,08	
12 < w ≤ 40	D 10 0,20	0,10	
40 < w ≤ 120	D 9 0,26	0,13	
120 < w ≤ 200	D 8 0,32	0,16	
w > 200	D 7 0,40	0,20	

For double-wall technique, single-image, the nominal thickness, t, shall be used instead of the penetrated thickness, w.

^b The IQI reading for system selection (see <u>Annex C</u>) applies for contact radiography. If the geometric magnification technique (see <u>7.7</u>) is used, the IQI reading shall be performed in the corresponding reference radiographs.

If magnification, v, is > 1,2, then SR_b^{image} shall be used instead of SR_b^{detector}.

^d D 13+ is achieved if the duplex wire pair D 13 is resolved with a dip larger than 20 %.

NOTE The duplex wire IQIs can be used effectively with tube voltages up to 600 kV. The wire pairs > 13 can be used effectively at tube voltages lower than 225 kV. When using source voltages in the megavolt range, it can be possible that the results will not be completely satisfactory. $SR_b^{detector}$ values can be determined but it will be difficult to measure SR_b^{image} values.

Compensation principle II in ISO 17636-2 if detector unsharpness is too high (too large pixel sizes)

S BAM

Compensate missing spatial resolution by increased single wire visibility:

A lower spatial resolution, e.g. by a too low duplex wire IQI resolution (Dxx-1), can be compensated by a higher value of the single wire IQI visibility (Wxx+1).

Maximum three (new in 2023) IQI values could be used for compensation:



Changes in ISO 17636-2:2023 in comparison to 2013, short version



- Gamma and high energy radiography
 - Change in exception rules for Ir-192, Se-75 (Part 1 & 2) only in the text, in tables of Annex B only references to paragraph 6.9!
- ➢ Missing info for panoramic projections with IQI near to film added. → Reference exposure
- > Calculation of SOD (f_{min}) too complicated
 - Graph added for b>t with plane detectors
 - > Unsharpnesses u_D vs. $u_G \rightarrow$ moved to Annex F
 - > Current formulas not used by practitioners \rightarrow graphs or tables added
- Changes for SNR_N requirements when using compensation prinziple I
 - > 80% SNR_N, if U_{max} < 80% of the values in figure 20 (Grenzenergiediagramm)
- Usage of ASTM wire type IQIs explicitly allowed
- Annex C shortened after revision of ISO 19232-5 (Measurement of basic spatial resolution SR_b)
 - > Consistent usage of SR_b^{image} and $SR_b^{detector}$ ($u_{im} U_D U_G U_T$) in the text
- > Annex D: GV vs. SNR_N ; Note on fading added (PSL decay after hours to days)





- Film replacement by digital radiography requires a different working procedure in comparison to film radiography to achieve an equal or even better image quality.
- EN ISO 17636 replaced since 2013 the EN 1435!
- EN ISO 17636-2 describes the operation principles for film replacement by imaging plates (CR) or digital detector arrays (DDA).
- EN ISO 17636-1 is equivalent to EN 1435 with minor changes (gamma sources).
- New requirements for the selection of digital detectors for weld inspection based on detector and image unsharpness have been tabulated, they are unchanged in EN ISO 17636-2:2023!
- The essential parameters "specific contrast" (μ_{eff}) "signal-to-noise ratio" (SNR) and "basic spatial resolution" (SR_b) determine the image quality in the digital radiographic image. Their relationships have been integrated into the training materials for digital radiolography accoding to EN ISO 9712.
- A required minimum SNR_N value or a required minimum gray value (only für CR) replace the requirements for the minimum optical density in film radiography.
- New exposure set-ups allow application of plane detector arrays or cassettes instead of films, which are attached to the curved object surface. EN ISO 17636-2:2023 was corrected here, new diagramms for easy usage were added.
- DDAs can reach a better image quality than X-ray films.
- DDAs can be exposed with lower radiation dosage as X-ray film systems.
- Digital detectors enable the inspection with an increased wall thickness range compared to film.



Sicherheit in Technik und Chemie

The END

Questions...?